

福州市工业和信息化局文件

福州市工业和信息化局关于开展 2022 年 省级软件产业项目征集工作的通知

各县（市）区工信局、高新区经发局：

根据《福建省人民政府关于进一步加快推进软件和信息技术服务业发展的意见》（闽政〔2016〕60号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省培优扶强工业龙头企业引领产业高质量发展行动计划的通知》（闽政办〔2021〕12号）等文件精神，经研究，决定开展 2022 年省级软件产业项目征集工作。有关事项通知如下：

一、征集项目范围

1. 公共服务平台建设项目
2. EDA 工具和测试设备购置项目

3. 首次流片项目

4. 省外公开招投标中标项目

5. 优秀骨干人才承担的软件产业化项目

二、项目具体内容

(一) 公共服务平台建设项目

1. 建设的公共服务平台具有开放服务模式，能够起到增强涉软企业集聚功能的作用；

2. 平台主要面向软件和信息技术服务业中小微企业，2021 年为 30 家（含）以上企业提供众包设计、研发、创新资源共享、软件检测、人才对接、培训等公共服务。

(二) EDA 工具和测试设备购置项目

建设的集成电路设计中心或相关公共服务平台每年能为 20 家以上企业提供集成电路设计、测试等公共服务。

(三) 首次流片项目

新研发芯片产品的初次试流片。

(四) 省外公开招投标中标项目

企业参与省外招投标项目中标，项目经由具备合法资质的第三方招投标平台进行公开招标，单项中标合同（指同一标号）金额在 500 万元及以上（以签订合同金额为准）。

(五) 优秀骨干人才承担的软件产业化项目

从省外或海外引进的有软件创业经验或承担过重大软件研发项目，拥有个人代表著作、专利、产品、成果的人才承担的产业化项目，且所承担的软件产业化项目已实施完成，至 2021 年

12月31日前项目收入不低于300万元。

三、有关工作要求

1. 申报单位根据文件要求认真如实填写项目征集表（见附件1），并按属地原则提交纸质材料（加盖公章，一式两份）与电子版。申报单位应对报送材料的真实性、合法性、有效性负责。

2. 县（市）区工信（经发）局于2022年2月18日前将项目征集汇总表（见附件2）加盖公章报送至我局软件服务业处，同时将电子版材料汇总发送至指定邮箱 fzrj001@163.com。

附件：1. 2022年省级软件产业项目征集表
2. 2022年省级软件产业项目征集汇总表



（联系人：林圣杰，联系电话：83258357/18050200520）

2022年省级软件产业项目征集表

(优秀骨干人才承担的软件产业化项目)

企业基本信息					
企业名称					
组织机构代码		法人代表			
企业地址					
联系人		职务		手机号码	
企业经营情况 (万元、人)					
年份	营业收入	主营收入	利润总额	研发支出	员工数量
2021					
2020					
项目基本信息					
产业化项目名称					
项目简介	(500字内)				
项目完成时间		截至2021年底该项目收入	(万元)		
优秀骨干人才姓名		在申报单位连续就职时长	(年)		
职务		2021年缴纳个税	(万元)		
主要从事工作内容					
是否为引进人才	(省外、海外)	个人荣誉称号			
拥有的个人代表著作、专利或产品	(罗列)				
承担过软件研发项目的具体内容	(500字内)				
业主单位转账金额最大前三笔	付款金额		转账时间		
	付款金额		转账时间		
	付款金额		转账时间		

2022年省级软件产业项目征集表

(省外公开招投标中标奖励)

企业基本信息					
企业名称					
组织机构代码		法人代表			
企业地址					
联系人		职务		手机号码	
企业经营情况 (万元、人)					
年份	营业收入	主营收入	利润总额	研发支出	员工数量
2021					
2020					
项目基本信息					
中标项目名称					
项目简介	(500字内)				
项目招标方式		中标公告网址			
签订合同时间		签订合同金额	(万元)		
截至2022年1月31日, 实际履行合同并收到款项占合同金额的比重 %					
截至2021年12月31日, 实际履行合同并收到款项的具体金额 (万元)					
合同转账金额最大前三笔	付款金额		转账时间		
	付款金额		转账时间		
	付款金额		转账时间		

2022年省级软件产业项目征集表

(首次流片项目)

企业基本信息					
企业名称					
组织机构代码		法人代表			
企业地址					
联系人		职务		手机号码	
企业经营情况 (万元、人)					
年份	营业收入	主营收入	利润总额	研发支出	员工数量
2021					
2020					
项目基本信息					
研发芯片产品名称					
产品(项目)简介	(500字内)				
流片发生时间					
多项目晶圆试流片加工费			(万元)		
芯片工程片加工费(含光刻板费)			(万元)		
费用最大前三笔	金额		开票时间		费用内容
	金额		开票时间		费用内容
	金额		开票时间		费用内容

2022年省级软件产业项目征集表

(EDA工具和测试设备购置项目)

企业基本信息					
企业名称					
组织机构代码		法人代表			
企业地址					
联系人		职务		手机号码	
企业经营情况 (万元、人)					
年份	营业收入	主营收入	利润总额	研发支出	员工数量
2021					
2020					
项目基本信息					
平台(中心)名称	(集成电路设计中心或相关公共服务平台)				
平台(中心)简介	(500字内)				
相关认定称号					
专职服务团队人数		2021年度服务企业数			(家)
2021年度购置EDA工具和相关测试设备的费用				(万元)	
购置费用最大前三笔	金额		开票时间		购置内容
	金额		开票时间		购置内容
	金额		开票时间		购置内容

2022年省级软件产业项目征集表

(公共服务平台建设项目)

企业基本信息					
企业名称					
组织机构代码		法人代表			
企业地址					
联系人		职务		手机号码	
企业经营情况 (万元、人)					
年份	营业收入	主营收入	利润总额	研发支出	员工数量
2021					
2020					
项目基本信息					
平台名称					
平台简介	(500字内)				
2021年度服务企业数量	(家)	平台固定产所面积	(平方米)		
专职服务团队人数		团队中大学本科及以上学历人员占比	(%)		
2021年度平台新增与提供公共服务相关软硬件设备的投资额			(万元)		
投资额金额最大前三笔	金额		开票时间		购置内容
	金额		开票时间		购置内容
	金额		开票时间		购置内容

附件 2

2022 年省级软件产业项目征集汇总表

主管工信部门：_____（盖章）

序号	申报单位	报送项目	联系人	联系电话
1				
2				
3				
4				
联系人：		联系电话：	日期：	年 月 日